

**NEWS RELEASE**

将来の MaaS 社会に向けた新しいモビリティのコンセプトを提案  
「CES 2020」出展のお知らせ

三菱電機株式会社は、2020年1月7日から10日まで米国ネバダ州ラスベガス市で開催される「CES 2020」に「The next step in mobility」をテーマに出展します。最新のセンシング技術や HMI 技術※1 を搭載したコンセプトキャビン「EMIRAI S (イーミライエス) ※2」のほか、近い将来到来する MaaS※3 社会に向けた新しいモビリティのコンセプトを提案します。

出展ブース：ラスベガス・コンベンション・センター North Hall (小間番号 7529)

- ※1 Human Machine Interface (ヒューマンマシンインターフェース)
- ※2 2019年10月8日当社発表「コンセプトキャビン「EMIRAI S」を開発」  
なお、車両外観の展示はありません  
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/news/2019/1008.html>
- ※3 Mobility as a Service 移動を1つのサービスとしてとらえた新たな概念



ブースイメージ図

**メインステージの見どころ**

- ◆ 「The next step in mobility」をテーマに、当社の幅広い事業分野のさまざまな最新技術を結集した、将来の MaaS 社会に向けた快適な移動体験のコンセプトムービーを大型スクリーンで紹介
- ◆ 安心・安全で快適な移動を体験できるコンセプトキャビン「EMIRAI S」の紹介
  - ・安全・安心な移動を支援する最新の生体センシング技術
  - ・車内外との快適なコミュニケーションを実現する最新の HMI 技術

**他の主な展示内容**

- 小型高出力モーター・インバーターなど、ハイブリッド車から電気自動車まで幅広く対応する製品群を展示
- 「エネルギーマネジメント技術」や「双方向ワイヤレス電力伝送技術」など、メインステージのコンセプトムービーに登場する技術をタッチパネルを用いて紹介
- 高精度三次元地図のベースとなる3次元位置情報を走行しながら高精度に取得する「三菱モータービルマッピングシステム (MMS)」の模型を展示

**商標関連**

「EMIRAI」は三菱電機株式会社の登録商標です。